PRÀCTICA 1. INTRODUCCIÓ AL PROGRAMA PC-1D: ESTUDI D'UNA JUNCIÓ NP

1.1. Introducció

Aquesta pràctica té <u>dos objectius</u>: d'un costat, introduir el programa PC-1D, i de l'altre, simular una junció np, que no és altra que una junció pn anomenada al revés! Més endavant veurem el perquè, que tan sols fa referència a l'origen i al sentit de l'eix d'abcises (1D). Segons aquest eix es mesuren els valors de les diferents magnituds — com són ara el corrent d'electrons i forats.

<u>El primer objectiu</u> consisteix a introduir l'estudiant en l'ús del programa de simulació PC-1D, descrivint les seves prestacions i limitacions. Aquesta introducció es duu a terme realitzant diverses simulacions d'una junció pn, dispositiu del qual l'estudiant ha de tenir un coneixement previ assolit en les corresponents classes teòriques. Atès l'ampli ventall de possibilitats que ens permet el programa a l'hora de simular un dispositiu, <u>el segon objectiu</u> consisteix a estudiar una junció pn mitjançant la seva simulació. S'utilitzarà l'arxiu NP.PRM i els resultats que es demana que s'obtinguin d'aquest estudi s'exposen en l'apartat 1.3 d'aquest guió. També s'utilitzarà l'arxiu TENSIONS.TXT per realitzar simulacios en mode Batch. S'aconsella salvar un arxiu amb un nom diferent per a cada simulació: NPS1.PRM, NPS2.PRM,...,NPQ1.PRM,....

TREBALL PREVI A LA REALITZACIÓ DE LA PRÀCTICA: a) Llegir amb deteniment aquest guió

b) Reproduir personalment les simulacions de l'apartat 1.2.1

PC-1D és un programa de simulació unidimensional de dispositius semiconductors que permet estudiar les concentracions d'electrons i de forats en diferents condicions: polarització, il.luminació, efectes d'alta injecció, efectes d'alt dopatge, etc. Atesa la versatilitat del programa i els coneixements previs de l'estudiant introduim a continuació el programa realitzant la simulació d'una junció pn.

1.2. Descripció de la junció pn

En aquest apartat es realitza en primer lloc una breu descripció física de l'electrostàtica de la junció pn i a continuació es realitzen diverses simulacions guiades on es descriuen les característiques d'una junció en particular. En apilar convenientment dues llenques de material semiconductor extrínsec de diferent tipus es pot realitzar una junció pn (epitaxialment, per implantació iònica, per difusió), responsable del comportament rectificador d'aquesta estructura: dos punts elèctrics connectats a través d'una junció presenten una resistència al pas del corrent diferent si es va en un sentit o en l'altre, el que dóna lloc al dispositiu conegut amb el nom de díode d'estat sòlid. Les juncions es poden classificar segons com es realitza el pas d'un tipus a l'altre: si el canvi té lloc d'una forma gradual la junció s'anomena gradual, i si el canvi es produeix abruptament, abrupta. A la següent figura observem com varia la densitat de càrrega de la zona de càrrega d'espai d'una junció gradual i d'una abrupta.



1.2.1 Simulacions guiades d'una junció pn

L'objectiu de les següents simulacions guiades (S1, S2, S3, S4, S5) és aconseguir la familiarització necessària amb el programa de simulació per poder-lo utilitzar destrament en l'estudi d'una junció. És per això que en algunes d'aquestes simulacions es fa un estudi detallat de les magnituds que descriuen els estats de la junció a simular.

S1: Simulació a l'estat d'equilibri

Salvem el fitxer amb el nom NPS1.PRM.

Incorporació de l'arxiu que conté l'estructura

<u>File</u> <u>D</u> evice E <u>x</u> citatio	n <u>C</u> ompute	<u>G</u> raph <u>View</u> Options <u>H</u> elp
Description		✓ Parameters
Now		<u>4</u> Graphs
<u>N</u> ew Open		<u>I</u> nteractive Graph
<u>o</u> pen Sava		Taskar
<u>J</u> ave Caus As		Looibar
34ve <u>A</u> s		<u>S</u> tatus Bar
<u>P</u> rint		
Print Pre <u>v</u> iew		
P <u>r</u> int Setup		

En el menú principal del programa primer es tria **File** i a continuació **Open** i s'incorpora l'arxiu NP.PRM. Després es tria **View** i a continuació **Parameters**. Fet això, tenim en pantalla un llistat amb els valors més rellevants de les magnituds que caracteritzen l'estructura a simular, que <u>en aquest cas té una única regió</u>. A la dreta d'aquest llistat apareix una representació gràfica del dispositiu. El llistat està dividit en <u>4 zones</u>, cadascuna de les quals encapçalada per un nom: DEVICE, REGION1, EXCITATION i RESULTS.A continuació descrivim cadascuna de les línies d'aquestes 4 zones.

Verificació dels valors dels paràmetres de l'estructura

<u>En primer lloc</u>, a continuació del mot **DEVICE**, que apareix en vermell, s'hi han de veure en negreta les línies de text següents:

Device area: 1 µm² Emitter contact enabled Base contact enabled

La resta de línies de text que s'hi llegeixen han d'estar en itàlica, el que vol dir que estan desactivats els paràmetres corresponents. Per activar algun paràmetre (línia de text en itàlica) o per visualitzar cadascun dels menús de paràmetres activats (línies de text en negreta) posarem la fletxa del ratolí damunt de la línia de text i premerem 2 cops el botó dret del ratolí. A continuació es descriuen els camps que apareixen en visualitzar els menús corresponents als tres paràmetres actius d'aquesta simulació¹.

Device area: permet fixar el valor de l'àrea en cm², mm² o bé en μ m². El valor màxim permès és de 10⁴ cm², i el valor mínim permès és de 10⁻⁴ μ m², o fins i tot menor. En

¹ Sempre que apareixin línies en itàlica o en negreta se segueix el mateix procediment per activar-les o visualitzar-les.

aquesta simulació, i tan sols en aquesta, l'àrea valdrà 1cm². *Introduiu ara aquest valor de l'àrea*.

Emitter/Base contact enabled: permet fixar el valor de la resistència interna del contacte en ohms i la distància a la qual es troba el contacte de la superfície en micròmetres, 0 i 2μ m respectivament. El valor màxim permès de la resistència és superior als gigaohms i el valor mínim permès és inferior als mil.liohms. En aquesta simulació la resistència dels contactes d'emissor i base val, tant en el cas del contacte d'emissor com en el de base a $10^{-6}\Omega$. *Comproveu ara aquests valors*.



<u>En segon lloc</u>, a continuació del mot **REGION 1**, que apareix en vermell, s'hi ha de veure en negreta les línies de text següents:

```
Thickness: 2 µm

Material from si.mat

Carrier mobilities from internal model

Dielectric constant: 11.9

Band gap: 1.124 eV

Intrinsic conc. at 300K: 1x10^{+010}cm<sup>-3</sup>

Refractive index from si.inr

Absorption coeff. from si300.abs

P-type background doping: 1x10^{+016}cm<sup>-3</sup>

1<sup>st</sup> front diff. : N-type, 1x10^{+017}cm<sup>-3</sup>

Bulk recombination: \tau_n=0.25µs, \tau_p=0.166667µs

Front-surface recom.: S model, S_n = S_p = 1x10^{+008}cm/s

Rear-surface recom.: S model, S_n = S_p = 1x10^{+008}cm/s
```

En visualitzar els menús corresponents a aquestes línies apareixen nous camps, que tot seguit s'expliquen.

Thickness: permet fixar el valor del gruix t en μ m. El valor màxim permès és de $10^6 \mu$ m, i el valor mínim permès és de $10^{-3} \mu$ m. En aquesta simulació el gruix val 2μ m. *Comproveu ara aquest valor*.

Material: permet triar l'arxiu (*.MAT) corresponent a un dels següents materials cristal.lins: $Al_{0.3}Ga_{0.7}As$, GaAs, Ge, InP, Si. En aquesta simulació l'arxiu escollit és el del silici (SI.MAT).

A continuació anem a descriure els paràmetres continguts a les línies que segueixen i que tan sols depenen del material, no depenen de la tecnologia emprada en la fabricació del dispositiu:

Carrier mobilities: permet fixar els valors dels paràmetres del model que utilitza el programa per calcular la mobilitat dels portadors en funció de la temperatura i de les concentracions d'impureses donadores N_D i acceptadores N_A :

$$\mu = \mu_{min} T_n^{\beta_1} + \frac{(\mu_{max} - \mu_{min}) T_n^{\beta_2}}{1 + \left\{ N_{ref}^{-1} T_n^{\beta_3} (N_D + N_A) \right\}^{\alpha T_n^{\beta_4}}} \quad \text{on } T_n = T/300 \text{K}$$
(1.1)

Els valors que s'utilitzen en aquesta simulació, que corresponen al silici, són els que apareixen en les taules següents.

Majoritaris	Electrons	Forats
μmax(cm ² /Vs)	1417	470
μ min (cm ² /Vs)	60	37.4
N_{ref} (cm ⁻³)	9.64×10^{16}	2.82×10^{17}
α	0.664	0.642

Minoritaris	Electrons	Forats
μmax(cm ² /Vs)	1417	470
μmin(cm ² /Vs)	160	155
$N_{ref} (cm^{-3})$	5.6×10^{16}	10 ¹⁷
α	0.647	0.9

Coeficients β	Electrons	Forats
β1	-0.57	-0.57
β2	-2.33	-2.23
β3	2.4	2.4
β4	-0.146	-0.146

L'expressió (1.1) dóna la mobilitat quan el camp elèctric és menyspreable μ_{LF} (low-field mobility), mentre que quan és gran, la mobilitat μ_{HF} (high-field mobility), disminueix progressivament, i la velocitat dels portadors assoleix un valor màxim anomenat de saturació (v_{sat}). El valor de v_{sat} que s'utilitza en aquesta simulació és de 10^7 cm/s.

$$\mu_{HF} = \frac{\mu_{LF}}{\sqrt{1 + \left(\frac{\mu_{LF}E}{v_{sat}}\right)^2}}$$
(1.2)

Per visualitzar la gràfica de les mobilitats d'electrons i forats es tria, en el menú principal del programa, **View**, i a continuació, **Interactive Graph**, amb la qual cosa apareix una gràfica en pantalla. Si aquesta no és la de mobilitats es tria, en el menú principal, **Graph** i a continuació **Spatial**, amb la qual cosa tenim en pantalla un llistat de les gràfiques espaials més habituals i triem **Carrier Mobilities**². *Representeu ara la mobilitat dels electrons i la dels forats*.



Observem en aquesta gràfica <u>que el valor de la mobilitat no és una constant arreu del</u> <u>dispositiu</u>. La corba superior correspon a la mobilitat d'electrons, superior a la dels forats (corba inferior). Atès que encara no s'ha procedit a fer la simulació S1, apareix una discontinuïtat finita d'ambdues corbes al punt x_j que no té altre interès que el d'indicar-nos la presència d'un canvi en el valor de la mobilitat en aquest punt x_j , la posició de la junció metal.lúrgica. Es pot veure a les gràfiques de l'annex d'aquesta pràctica la dependència de la mobilitat respecte la concentració i el camp elèctric, a temperatura ambient, tant per majoritaris com per minoritaris. *Compara ara els valors de la mobilitat d'electrons i forats de la gràfica anterior amb les de l'annex*.

² Se seguirà el mateix procediment sempre que es vulgui representar una gràfica espaial el nom de la qual apareix en el menú **Spatial**

Per tornar enrera on érem, a la pàgina on es descriu el dispositiu, en el menú principal sempre triarem **View** i a continuació **Parameters**. *Retorna-hi ara*.

A continuació de la línia on es fixa el valor de la mobilitat dels portadors hi ha cinc altres línies en negreta, on els paràmetres als quals s'accedeix a través d'elles estan relacionats amb el material de què està fet el dispositiu:

Dielectric constant: permet fixar el valor de la permitivitat relativa. El valor màxim permès és 100, i el valor mínim permès és 1. En aquesta simulació posarem el valor 11.9, corresponent al silici. *Comproveu ara aquest valor*.

Band Gap: permet fixar el valor de l'amplada de la banda prohibida *Band gap*, l'afinitat electrònica *Electron Affinity* i el quocient de les densitats efectives a la banda de conducció i valència N_C/N_V .

Intrinsic concentration $n_i(T)$: permet fixar el valor de la concentració intrínseca per a 200K, 300K i 400K de temperatura.

Els valors d'aquests paràmetres que s'utilitzen en aquesta simulació, corresponents al silici, són els que apareixen en la següent taula. *Comproveu ara aquests valors*.

Band gap	1.124eV	n _i (200K)	47000cm ⁻³
Electron Affinity	4.05eV	n _i (300K)	10^{10}cm^{-3}
N_C/N_V	1.06	n _i (400K)	$5.6 \times 10^{12} \text{ cm}^{-3}$

Refractive index: permet fixar el valor de l'index de refracció n.

с С	on c és la velocitat de la llum en el buit	$(1 \ 3)$
n = - v	i v és la velocitat de la llum en el medi	(1.3)

El programa permet fixar un mateix valor independentment de quina sigui la longitud de l'ona incident o bé fixar-ne la dependència mitjançant un arxiu (*.INR). Els arxius disponibles corresponen a un dels materials cristal.lins següents: GaAs, Ge, InP, Si. En aquesta simulació l'arxiu escollit és el del silici (SI.INR).

Absorption coefficient: permet fixar el valor del coeficient d'absorció α .

 $\alpha = \frac{g(x)}{\phi(x)} \qquad \text{on } g(x) \text{ és la velocitat de generació de parells electró forat} \qquad (1.4)$ i $\phi(x)$ és el flux de fotons que arriben a una per segon a x

El programa permet calcular el coeficient d'absorpció com a funció de la longitud d'ona a partir d'un model intern funció de la temperatura o bé es pot fornir al programa la dependència del coeficient d'absorpció respecte la longitud d'ona mitjançant un arxiu del tipus *.ABS. Els arxius disponibles corresponen a una temperatura de 300K i a un dels materials cristal.lins següents: GaAs, Ge, InP, Si. En aquesta simulació l'arxiu escollit és el del silici (SI300.ABS).

Fins aquí hem descrit paràmetres com ara l'ample de banda o la constant dielèctrica que depenien del material. Ara venen uns altres paràmetres, com pot ser la posició de la junció metal.lúrgica –el punt on el semiconductor extrínsec passa de ser de tipus N a tipus P- que depèn, no només del material, sinó que depèn també de com s'hagi fabricat

el dispositiu, en aquest cas la junció. Arribats aquí és bo dir que el dispositiu d'aquesta pràctica s'ha anomenat *junció np* i no **junció pn** –malgrat ser-ho, evidentment- per posar de relleu que existeix un eix, segons el qual el programa assigna valors positius o negatius a les intensitats dels diferents corrents. Aquest eix té un <u>origen de coordenades</u> i aquest està a dalt de tot -el contacte d'emissor està a la posició 0µm- on, com tot seguit veurem, el semiconductor allà és tipus N. Seguint doncs el sentit positiu d'aquest eix, i partint de l'origen, primer trobem un tipus N i després un tipus P. D'aquí que haguem anomenat al dispositiu *junció np*.

Després d'aquest grup de sis línies venen un parell de línies que fan referència al tipus de substrat i als perfils dels dopants:

X-type background doping: permet fixar el valor de la concentració N_B uniforme d'impureses donadores N_D (X=N)) (o acceptadores N_A (X=P)) del substrat, o bé directament o bé a partir d'un valor de resistivitat³. En aquesta simulació el substrat és tipus P i la concentració d'impureses 10^{16} cm⁻³. En aquesta simulació, els valors de la resistivitat, calculada a partir de la mobilitat de majoritaris,

$$\rho = \frac{1}{q\mu_p N_A} \tag{1.5}$$

i els valors de la mobilitat i del coeficient de difusió d'electrons i forats a 300K són els que apareixen en la següent taula.

ρ(Ωcm)	$\mu_n(cm^2/Vs)$	$\mu_p(cm^2/Vs)$	$D_n(cm^2/s)$	$D_p(cm^2/s)$
1.47	1107	424.6	28.6	10.98

Comproveu aquests valors clicant dos cops sobre la línia **P-type background doping:** $1x10^{+016}$ cm⁻³. Es bo arribats aquí, comentar <u>la interactivitat d'aquest menú</u>. Enlloc d'aquest valor de la concentració, introduiu el valor $1x10^{+017}$ cm⁻³ i enlloc de prémer la tecla RETURN premeu la tecla TABULADOR. Observeu com els valors de la mobilitat, de la constant de difusió i de la resistivitat s'actualitzen. El mateix passa si enlloc de variar el valor de la concentració es varia el de la resistivitat: s'actualitzen els valors de la mobilitat, de la constant de difusió i de la concentració en prémer la tecla TABULADOR. Tenim doncs, una manera de conèixer el valor que pendran aquests paràmetres abans de fer cap canvi. *Retorneu ara al menú anterior triant* CANCEL.

 1^{st} front diffusion: permet fixar el perfil de la concentració d'impureses donadores $N_D(x)$ o acceptadores $N_A(x)$, que en cap cas pot ser inferior a 1cm⁻³, corresponent a la primera difusió frontal. A la següent taula es mostren els perfils que es poden escollir.

Perfil	N(x)	Rang
Uniform	1cm^{-3}	$0 < x < x_p$
	N_0	$x_p < x < x_p + x_d$
	1cm^{-3}	$x_p + x_d < x < t$
Exponencial	$N_0 exp(- x-x_p /x_d)$	0 < x < t
Gaussian	$N_0 exp(-(x-x_p)^2/x_d^2)$	0 < x < t
Erfc (Error Function)	N_0	$0 < x < x_p$
	$N_0 erfc((x-x_p)/x_d)$	$x_p < x < t$

³ Per actualitzar els valors de les caselles d'un menú introduïu un nou valor a la casella triada, en aquest cas la de la resistivitat, i premeu la tecla tabulador.

 N_0 és el valor màxim, anomenat també valor de pic, que ha de ser inferior a la densitat atòmica del substrat i superior a la concentració d'impureses N_B , i x_p indica la seva posició. La rapidesa amb la qual decau el perfil ve indicada pel paràmetre x_d , que rep el nom de factor de profunditat. En aquesta simulació, el perfil és gausià i els valors dels paràmetres corresponents al perfil són els que apareixen en la següent taula.

N ₀	Xp	Xd	R _s (a 300K)	x _j
10^{17}cm^{-3}	0 µm	0.5 µm	1776 Ω/quadre	0.7587 µm

Tria ara tipus P enlloc de tipus N i observa el nou valor de la resistivitat. Retorneu al menú anterior triant CANCEL. A la següent taula es mostren els valors màxims i mínims dels paràmetres x_p i x_d admissibles pel programa.

Paràmetre	Valor mínim	Valor màxim
x _p	-10000µm	10000µm
Xd	0.001µm	10000µm

Per visualitzar la gràfica del perfil de dopat es tria, en el menú principal del programa, View i a continuació, Interactive Graph, amb la qual cosa apareix una gràfica en pantalla. Si aquesta no és la del dopat es tria, en el menú principal, Graph i a continuació Spatial, amb la qual cosa tenim en pantalla un llistat de les gràfiques espaials més habituals i triem Doping Densities.



Observeu en aquesta gràfica els fets següents: 1)el perfil d'impureses és gausià i de tipus N fins x_j, 2)a partir de x_i el perfil és constant i de tipus P, i *mesureu* damunt d'aquesta mateixa gràfica, un cop ampliada, que fornim a continuació a tall de comprovació, *el valor del pendent de la recta tangent (traç continu) al perfil de dopat en el punt x_i*.



Per realitzar aquesta mesura i sempre que vulgueu situar el cursor en un punt determinat de qualsevol gràfica, féu-ho amb les fletxes del teclat o bé situeu la fletxa damunt del punt en qüestió i premeu el botó esquerra del ratolí. Per llegir-ne les coordenades activeu la barra d'estat, que apareix a la part inferior de la pantalla en triar, en el menú principal **View** i, a continuació, **Status Bar**. Per ampliar un interval, emmarqueu-lo mantenint premut el botó esquerra del ratolí. Per canviar l'escala logarítmica a linial trieu al menú principal **Graph**, a continuació **Defined**, i finalment desactiveu l'opció **Use Log Scale**, o bé cliqueu dos cops amb el botó esquerra del ratolí sobre el mateix eix. *Feu ara aquesta mesura*. Fornim a continuació el càlcul del valor del pendent del perfil de dopat al voltant de x_i. *Compareu aquest valor amb el que heu obtingut*.

$$a = -\frac{(-12.56 - 7.424)10^{15} cm^{-3}}{(806.3 - 720.2)10^{-7} cm} = -6x10^{20} cm^{-4}$$

Per tornar enrera on érem, a la pàgina on es descriu el dispositiu, en el menú principal triem **View** i a continuació **Parameters**.

A continuació comentem com fixar en el menú de 1st first diffusion el valor de la concentració màxima N₀ a partir de la resistència de quadre R_s, la relació d'aquest paràmetre amb la conductivitat $\sigma(x)$ i la interactivitat de nou d'aquest menú, que parellament a l'anterior menú permet conèixer els valors que prendran certs paràmetres abans de validar un canvi utilitzant la tecla TABULADOR enlloc de la tecla RETORN DE CARRO.

En el menú 1st front diffusion el valor de N₀ es pot fixar directament o bé a través de la resistència de quadre R_s. El factor de profunditat x_d també es pot fixar directament o bé a través de la profunditat de la junció x_j. Si el que es persegueix és un determinat valor de la resistència de quadre i una determinada profunditat de la junció, es poden obtenir els valors de N₀ i de x_d del perfil de dopat fixant alternativament els valors de R_s i de x_j, i ajustant els valors d'aquests paràmetres tants cops com faci falta fins assolir els valors desitjats. *Fixeu ara els valors de R_s=2000Ω/quadre i de x_j=0.5µm introduint ambdos valors alternativament, prement la tecla tabulador, sense modificar ni el perfil ni el tipus, i obteniu els valors de N₀ i de x_d del perfil de dopat.*

El perfil de dopat es pot modificar amb una segona difusió frontal i una de posterior. El programa també permet definir-lo a partir d'un arxiu del tipus *.DOP. Quan el perfil de dopat és uniforme $R_s=\rho/x_j$ i quan no ho és el programa el té en compte a l'hora de calcular la resistència de quadre,

$$R_s = \left[\int_{0}^{x_j} \sigma(x) dx\right]^{-1}$$
 on $\sigma(x)$ és el perfil de la conductivitat

Per visualitzar la gràfica de la conductivitat $\sigma(x)$ es tria, en el menú principal del programa, **View** i a continuació, **Interactive Graph**, amb la qual cosa apareix una gràfica en pantalla. Si aquesta no és la de la conductivitat es tria, en el menú principal, **Graph**, i a continuació, **Defined**, amb la qual cosa podem triar d'entre un nombre elevat de diferents magnituds, o bé espaials o bé temporals. Triant **Spacial** a continuació podem triar **Conductivity**, i per l'eix de les ordenades **Use Log Scale**. Observem que la conductivitat assoleix el valor mínim a x_j. Atès que encara no hem realitzat la simulació apareix aquesta discontinuïtat de la primera derivada a x_j, que no té altre valor que indicar-nos-en la variació i on té lloc.



A continuació venen unes línies que obren els menús on s'especifiquen els valors dels temps de vida dels portadors i quins aspectes es tenen en compte a l'hora de modelar i calcular la recombinació dels portadors, tant en superfície com en volum: **Bulk/Surface Recombination.**

El valor de les concentracions de portadors pot canviar en el transcurs del temps: d'una banda hi ha els processos en els quals es generen parells electró-forat i, d'altra banda, la presència dels dos tipus de portadors dóna lloc a la seva destrucció per recombinació. El programa distingeix la recombinació que té lloc al volum del semiconductor de la que té lloc a la seva superfície.

Bulk Recombination: permet fixar els temps de vida intrínsec d'electrons τ_n i forats τ_p i la posició del nivell de trampes E_t per poder calcular la recombinació en volum segons el model SRH (Shochley-Read-Hall), a partir de l'expressió següent:

$$R_{SRH} = \frac{pn - n_{ie}^{2}}{\tau_{n}(p + n_{ie}e^{-E_{t}/kT}) + \tau_{p}(n + n_{ie}e^{-E_{t}/kT})}$$
(1.7)

En aquesta simulació, els valors dels temps de vida intrínsec i la posició del nivell energètic corresponent a la trampa són els que apareixen en la taula següent.

τ _n	τ _p	E_t (vs. E_i)
0.25 μs	0.166667 µs	0 eV

 $\tau_n i \tau_p$ es poden fixar directament o bé a través del temps de vida en baixa injecció τ_{LLI} o a partir de la longitud de difusió de minoritaris L_{min} . En aquesta simulació els temps de vida en baixa injecció i la longitud de difusió de minoritaris són els que apareixen en la taula següent.

$ au_{ m LLI}$	L_{min}
0.25 µs	26.74 μm

Front/Rear Surface Recombination: permeten fixar la velocitat de recombinació de la superficie anterior/posterior dels electrons S_n i dels forats S_p i la posició del nivell de trampes E_t per poder calcular la recombinació en aquesta superficie segons el model SRH, a partir de l'expressió següent:

$$R_{S} = \frac{pn - n_{ie}^{2}}{S_{n}^{-1}(p + n_{ie}e^{-E_{t}/kT}) + S_{p}^{-1}(n + n_{ie}e^{-E_{t}/kT})}$$
(1.8)

En aquesta simulació, els valors de la velocitat de recombinació superficial i la posició del nivell energètic corresponent a la trampa són els que apareixen a la taula següent.

Front S _n S _p	Rear S _n S _p	E_t (vs. E_i)
10^8 cm/s	10^8 cm/s	0 eV

 S_n i S_p es poden fixar directament o bé a través de la velocitat de recombinació superficial en baixa injecció S_{LLI} o a partir de la densitat de corrent invers de saturació J_0 equivalent. En aquesta simulació els valors de les velocitats de recombinació superficials en baixa injecció i la densitat de corrent invers de saturació equivalent són els que apareixen en la taula següent.

Superfície	S _{LLI}	Equivalent J ₀
Anterior	10^8 cm/s	$1.457 \times 10^{-8} \text{A/cm}^2$
Posterior	10^8 cm/s	$1.602 \times 10^{-7} \text{A/cm}^2$

Activant la casella corresponent del menú de recombinació superficial, el programa també permet canviar el tipus de model de recombinació superficial quan hi ha alt nivell d'injecció i passar del model anterior a un en el qual es mantingui el valor del corrent invers de saturació al corresponent a la baixa injecció, malgrat que el semiconductor entri en alta injecció.

En una interfície, el programa suma les velocitats de recombinació superficials corresponents a les superfícies enfrontades. Així doncs, si la S_n de la cara posterior de la regió 1 valgués $3x10^8$ cm/s i la S_n de la cara anterior de la regió 2 valgués $2x10^8$ cm/s, la S_n de la interfície valdria $5x10^8$ cm/s.

Per accedir a la resta de paràmetres relatius a la recombinació i propis del material cal anar al menú principal i triar **Device**, a continuació **Material** i a continuació **Recombination**. Aquest menú permet fixar els coeficients de recombinació bandabanda i Auger a més de descriure la influència que exerceix el dopat en el mecanisme de recombinació. A continuació descrivim aquests 2 submenús.

Auger & Band-to-Band Coefficients: permet fixar el valor dels coefficients corresponents a la recombinació Auger (C_{nLLI} , C_{pLLI} , C_{HLI}) i a la recombinació banda-a-banda (B), segons les expressions següents.

$$R_{Auger} = (C_n n + C_p p)(pn - n_{ie}^2) \qquad R = B(pn - n_{ie}^2)$$
(1.9)

on
$$C_n = C_{nLLI}(\frac{N_D}{N_D + p}) + \frac{C_{HLI}}{2}(\frac{p}{N_D + p})$$
 $C_p = C_{pLLI}(\frac{N_A}{N_A + n}) + \frac{C_{HLI}}{2}(\frac{n}{N_A + n})$

En aquesta simulació els valors dels coeficients, corresponents al silici, són els que apareixen en la taula següent.

C _{nLLI} (cm ⁶ /s)	C _{pLLI} (cm ⁶ /s)	C _{HLI} (cm ⁶ /s)	$B(cm^3/s)$
2.2×10^{-31}	9.9x10 ⁻³²	1.66×10^{-30}	9.5x10 ⁻¹⁵

Bulk & Surface **Doping** Influence: permet fixar el coeficient α de les expressions

$$\tau(N) = \tau N_n^{\alpha} \quad S(N) = S N_n^{\alpha} \quad N_n = N/N_{onset}$$
(1.10)

que ajusten els valors del temps de vida de minoritaris i de la velocitat de recombinació superficial quan el dopat és més elevat que un determinat valor anomenat N_{onset} . A la

taula següent s'especifiquen els valors de N_{onset} emprats en aquesta simulació tant per electrons com per forats.

paràmetre	Superfície	Volum
$N_{onset}(cm^{-3})$	10^{18}	10 ¹⁵

Fins aquí hem descrit i vist els paràmetres relatius al dispositiu. A continuació veurem i descriurem els paràmetres relatius a la simulació.

Verificació dels valors dels paràmetres de l'excitació a la qual se sotmet l'estructura

<u>En tercer lloc</u>, a continuació del mot **EXCITATION**, que apareix en vermell, s'hi ha de veure en negreta les següents línies de text:

Excitation mode: Equilibrium Temperature: 300 K

La resta de línies de text que s'hi llegeixen han d'estar en itàlica, el que vol dir que estan desactivats els paràmetres corresponents. Per desplegar aquests menús posarem la fletxa del ratolí damunt del camp i premarem 2 cops el botó esquerra del ratolí.

Excitation mode: permet fixar el tipus d'excitació: equilibri, estat estacionari o transitori. Veurem en detall cadascun d'aquests casos en aquest mateix apartat del guió. Per la simulació que ens ocupa ha d'estar activat el camp corresponent a l'equilibri.

Temperature: permet fixar la temperatura a la qual es troba el semiconductor. Per la simulació que ens ocupa aquesta ha de valer 300K.

A continuació, i per tal de conèixer les condicions en les que s'executarà el programa, en el menú principal, es tria **Compute** i es verifica que el mode **Batch** estigui inactiu i que els paràmetres que determinen l'exactitud dels resultats de la simulació i la durada del procés de convergència siguin els per defecte, que juntament amb els valors màxim i mínim apareixen en la taula següent.

Numerical	Valor per defecte	Valor màxim	Valor mínim
Element size factor	0.5	1	0.01
Normalized error limit	10 ⁻⁹	10-3	10 ⁻¹²
Normalized potential clamp	5	10	0.1
Maximum time (sec)	60	1800	10

Realització de la simulació

Arribat a aquest punt s'executa el programa triant l'opció **Run**. Per visualitzar els resultats de la simulació, es tria, en el menú principal del programa, **View** i a continuació, **4 Graphs**, amb la qual cosa apareixen 4 gràfiques a la pantalla: la densitat de càrrega, el camp elèctric, el diagrama de bandes i el corrent elèctric. Si n'apareixen unes altres, en el menú principal del programa, es tria **Graph**, i a continuació l'opció **Default Graphs**. Si no són les que voleu, activeu la gràfica que vulgueu canviar prement dos cops el botó esquerra del ratolí, amb la qual cosa aquesta gràfica ocuparà tota la pantalla. Aneu al menú principal, trieu **Graph** i a continuació, **Defined**, trieu la

gràfica que volieu i torneu a la pantalla on apareixen les 4 gràfiques prement el botó dret del ratolí. Visualitzeu en primer lloc el conjunt format per la densitat de càrrega, el camp elèctric, el diagrama de bandes i el corrent elèctric; i en segon lloc la formada pels corrents de difusió i d'arrossegament d'electrons i forats. A continuació fornim algunes d'aquestes gràfiques.



Observeu aquesta gràfica:

1) hi ha una variació gradual de la densitat de càrrega al voltant de x_i.

2) s'observa un gruix de mitja micra escassa de la zona neeutre N i de quasi una micra per a la zona neutre P i el gruix de la zona de càrrega d'espai correspon a.

w = (1172 - 418.9)nm = 753.1nm

A les posicions emprades per calcular el gruix de la zona de càrrega d'espai, 418.9nm i 1172nm, la densitat de càrrega val menys de 50μ C/cm³, i.e. un ordre de magnitud llarg per sota al valor màxim.



Utilitzem els anteriors dos punts per mesurar el valor del potencial de contacte V_{bi} en la gràfica corresponent, que acabem de presentar.

$$V_{bi} = (0.3925 + 0.3553)V = 0.7478V$$

Mesureu a la gràfica de les concentracions de portadors el valor d'aquestes al mig de les zones neutres P i N i als seus límits, amb la zona de càrrega d'espai i a les superfícies anterior i posterior del dispositiu.



Incloem a continuació el diagrama de bandes de la junció NP.



S2, S3: Simulacions a l'estat estacionari

A continuació anem a aplicar una tensió entre els extrems d'aquesta junció.

S2: polarització directa

Es manté el mateix arxiu que a la simulació anterior, però amb una àrea de $1\mu m^2$. El salvem amb el nom NPS2.PRM.

Verificació dels valors dels paràmetres de l'excitació a la qual se sotmet l'estructura

Es tria, en el menú principal del programa, **Excitation**, i a continuació **Mode**, i triem el mode d'excitació **Steady State**. Després, en el menú principal del programa, es tria **Compute** i es verifica que els paràmetres (**Numerical Parameters**) que determinen el procés de convergència siguin els per defecte (veure pàgina 13) i que el mode **Batch** estigui inactiu (**Disabled Batch Mode**). A continuació triem en el menú principal, **Excitation**, i a continuació **Circuit**, i en el menú que apareix corresponent al **Base Circuit**, triem una font (**Source**), per simular la junció en l'estat estacionari, un valor de la resistència interna de la font de 50 Ω i una tensió de la font de 0.3575V. Una alternativa fóra subministrar un fitxer amb els valors de resistència i tensió adequats, en aquest cas aquests mateixos (**External**). Més endavant utilitzarem aquesta segona opció.



Realització de la simulació

Arribat a aquest punt s'executa el programa triant l'opció **Run** i s'obtenen les mateixes gràfiques que a la simulació S1 i de noves. Per començar, presentem a continuació la gràfica corresponent al potencial electrostàtic.



Mesurem la diferència de potencial V entre els punts situats als límits, en equilibri, de la ZCE.

$$V = V(412nm) - V(1172nm) = 0.3933V - 0.001694V = 0.3916V$$

A continuació fornim la gràfica corresponent a la concentració de portadors, on podeu mesurar les concentracions de portadors al mig de les zones neutres N i P i als seus límits, en equilibri, amb la zona de càrrega d'espai i amb les superfícies anterior i posterior.



Lloc	x(nm)	$n_n(cm^{-3})$	$p_n(cm^{-3})$
Superficie anterior	0	$9x10^{16}$	2.449×10^{6}
Zona neutra n	216	7.281×10^{16}	7.65×10^8
Límit ZCE n en equilibri	412	$4.047 \mathrm{x10}^{16}$	2.17×10^9
Lloc	x(nm)	$n_p(cm^{-3})$	p _p (cm ⁻³)
Límit ZCE p en equilibri	1174	8.496x10 ⁹	9.493×10^{15}
Zona neutra p	1588	4.061×10^9	9.995x10 ¹⁵
Superfície posterior	2000	2.8×10^7	10^{16}

Vegem a continuació el diagrama de corrents de la junció NP.



Mesurem el valor del corrent total, -518.7 μ A/cm² arreu, i del dels electrons i dels forats. En concordància amb l'elecció del sentit positiu de l'eix x, que fa el programa, el corrent té signe negatiu.

Lloc	x(nm)	$J_n(\mu Acm^{-2})$	$J_p(\mu Acm^{-2})$
Superficie anterior	0	-479.5	-39.22
Zona neutra n	216	-479.5	-39.23
Límit ZCE n en equilibri	412	-479.5	-39.26
Límit ZCE p en equilibri	1174	-448.6	-70.11
Zona neutra p	1588	-448.4	-70.27
Superfície posterior	2000	-448.4	-70.33

Fornim a continuació el diagrama de bandes de la junció NP. Calculeu quan val la tensió aplicada als terminals de la junció a partir d'aquesta gràfica i de la d'equilibri.

18



En aquesta gràfica apareixen unes magnituds noves, anomenades quasi-nivells de Fermi. Sabem que en equilibri termodinàmic el nivell de Fermi és el mateix arreu:

$$n = n_i \exp\left(\frac{E_F - E_i}{kT}\right) \quad p = n_i \exp\left(\frac{E_i - E_F}{kT}\right)$$

Quan no hi ha equilibri termodinàmic podem definir un quasi-nivell de Fermi pels electrons F_n i un altre pels forats F_p :

$$n = n_i \exp\left(\frac{F_n - E_i}{kT}\right)$$
 $p = n_i \exp\left(\frac{E_i - F_p}{kT}\right)$

a) en equilibri tèrmic ($J_n=0$, $J_p=0$) els quasi-nivells coincideixen i són iguals al nivell de Fermi (simulació S1, veure el diagrama de bandes)

b) mentre que quan no hi ha equilibri tèrmic són diferents.

b1) si l'estat és estacionari i el corrent és nul $(J_n+J_p=0)$, els quasi-nivells, malgrat ser diferents, són constants respecte la posició

b2) si l'estat és conductiu $(J_n+J_p\neq 0)$, els quasi-nivells, a més a més de ser diferents, varien respecte la posició, com fa el cas en aquesta simulació S2, i es pot observar a l'anterior gràfica. Es demostra que el corrent J_n i el corrent J_p són proporcionals a la derivada del seu quasi-nivell de Fermi respecte la posició:

$$J_n = \frac{dF_n}{dx} \mu_n n \quad J_p = \frac{dF_p}{dx} \mu_p p$$

Les anteriors expressions indiquen com estan relacionades les respectives gràfiques. Fornim a continuació dues de les quatre gràfiques relatives als electrons: mobilitat d'electrons i quasi-nivell d'electrons, atès que les de concentració d'electrons i densitat de corrent d'electrons ja han estat presentades abans.



Observem clarament a la ZN n la dependència de la mobilitat amb la concentració, i a la ZCE la dependència amb el camp elèctric i mesurem els valors que pren. *Calcula el valor del camp elèctric a x_i a partir d'aquests valors i de les gràfiques de l'annex*.

Lloc	Superfície	Zona	Límit ZCE n	Límit ZCE p	Zona	Superfície.
	anterior	neutra n	en equilibri	en equilibri	neutra p	posterior
x(nm)	0	216	412	1174	1588	2000
$\mu_n(cm^2/Vs)$	708.8	746.6	828.4	1101	1106	1107



Mesureu a la gràfica anterior el valor del quasi nivell de Fermi d'electrons. Fornim a continuació alguns d'aquests valors.

Lloc	Sup anterior	ZNeutre n	Límit ZCE n	Límit ZCE p	ZNeutre p	Sup. posterior
X(nm)	0	216	412	1174	1588	2000
F _n (eV)	-5.187×10^{-18}	-1.071x10 ⁻⁹	-2.411x10 ⁻⁹	-0.005906	0.02366	0.1523

S3: polarització inversa

Es manté el mateix arxiu que a la simulació anterior, però el salvem amb el nom NPS3.PRM.

Verificació dels valors dels paràmetres de l'excitació a la qual se sotmet l'estructura

Triem en el menú principal, **Excitation**, i a continuació **Circuit**, i en el menú que apareix corresponent al **Base Circuit**, a la font (**Source**), mantenim el valor de la resistència (50 Ω) i modifiquem el valor de la tensió: triem un valor negatiu de –5V, per tal de polaritzar inversament la junció.



Realització de la simulació

Arribat a aquest punt s'executa el programa triant l'opció **Run** i es representen les mateixes gàfiques que a la simulació S2, i d'altres. A continuació incloem algunes d'aquestes gràfiques amb les mesures corresponents.

Lloc	x(nm)	$n_n(cm^{-3})$	$p_n(cm^{-3})$
Superficie anterior	0	$9x10^{16}$	1108
Zona neutra n	216	7.281×10^{16}	514.9
Límit ZCE n en equilibri	412	2.634×10^{16}	87.36
Lloc	x(nm)	$n_p(cm^{-3})$	$p_p(cm^{-3})$
Límit ZCE p en equilibri	1174	8.129x10 ⁴	7.522×10^5
Zona neutra p	1588	2587	9.603×10^{15}
Superfície posterior	2000	9948	10^{16}

Per exemple, per la densitat de portadors tenim:



Mesurem el valor del corrent total, 622.3nA/cm² arreu, i el dels electrons i el dels forats.



Lloc	x(nm)	$J_n(nAcm^{-2})$	$J_p(nAcm^{-2})$
Superficie anterior	0	622.3	0.04403
Zona neutra n	216	622.3	0.04403
Límit ZCE n en equilibri	412	622.3	0.04406
Límit ZCE p en equilibri	1174	62.60	559.7
Zona neutra p	1588	0.8337	621.5
Superficie posterior	2000	0.8336	619.8

S4, S5: Simulacions a l'estat transitori i obtenció de la característica i(v)

S4: polarització directa

Es manté el mateix arxiu que a la simulació anterior, però el salvem amb el nom NPS4.PRM.

Verificació dels valors dels paràmetres de l'excitació a la qual se sotmet l'estructura

Es tria, en el menú principal del programa, **Excitation**, i a continuació **Mode**, i triem el mode d'excitació **Transient**:

Number of time steps 40 Time step size 1s Time step at t=0 1e-009

Després, en el menú principal del programa, es tria **Compute** i es verifica que els paràmetres que determinen el procés de convergència siguin els per defecte i que el mode **Batch** estigui inactiu. A continuació triem en el menú principal, **Excitation**, i a continuació, **Circuit**, i en el menú que apareix corresponent al **Base Circuit Source**, triem un valor per la resistència de 50Ω i una tensió Thèvenin de 0V de la font de tensió que posarem a la base corresponents a l'estat estacionari, que ens servirà de punt de partida. Triarem un valor idèntic per la resistència, 50Ω i una tensió Thèvenin inicial també idèntica, de 0V, i una tensió final de 0.7V, per la simulació transitoria.

Aquesta simulació també es pot realitzar en quatre etapes, i.e., la representació de la característica en directe es pot fer per quatre intervals, per apreciar millor les diferències entre ells. A la següent taula s'indiquen els valors inicials, que també ho han de ser de la casella **Steady State**, i els finals de les caselles **Transient**.

Inicial Voltage	Final Voltage	Polarització	Nombre d'steps
100µV/1mV/10mV/100mV	1mV/10mV/100mV/0.7V	directa	40



Arribat a aquest punt s'executa el programa triant l'opció **Run** i es representen les mateixes gràfiques que a la simulació S1 i d'altres. A continuació fornim la característica i(v), que és una gràfica temporal. Sempre que haguem de representar gràfiques temporals hem d'anar al menú principal del programa, triar **View** i a

continuació triar **Interactive Graph**. Situats ja en aquesta opció triem, en el menú principal, **Graph**, i dins del menú desplegable la magnitud que ens interessi estudiar, en aquest cas la tensió a la base, i.e., una magnitud temporal (**Temporal**) i, finalment, seleccionem **BaseIV**.



Base Volt. (V)	Base Current (A)	Base Volt. (V)	Base Current (A)
0.070	7.318x10 ⁻¹⁶	0.420	55.33x10 ⁻¹²
0.140	4.335×10^{-15}	0.525	3.083x10 ⁻⁹
0.245	92.79x10 ⁻¹⁵	0.630	165.7x10 ⁻⁹
0.315	1.074×10^{-12}	0.7	1.769x10 ⁻⁶

S5: polarització inversa

Salvem el fitxer amb el nom NPS5.PRM i fem el mateix que a la simulació anterior però triem un **Final Voltage** de -5V

Initial Voltage	Final Voltage	Polarització	Nombre d'steps
0V	-5V	Inversa	40

A continuació fornim la característica i(v) en inversa, i les mesures del corrent i de la tensió.

Base Volt. (V)	Base Current (fA)	Base Volt. (V)	Base Current (fA)	
-0.5	-1.056	-3	-4.151	
-1	-1.785	-3.5	-4.673	
-1.5	-2.428	-4	-5.217	
-2	-3.027	-4.5	-5.716	
-2.5	-3.600	-5	-6.231	



Per obtenir la característica i(v) sencera, triem una tensió inicial de -5V (tant a la casella corresponent a l'estat estacionari, com a la corresponent a l'inicial del transistori) i una tensió de 0.7V a la casella corresponent a l'estat final del transitori. Vegem a continuació aquesta gràfica.



Observem que tots els punts excepte un estan sobre l'eix de les x. Proporcionem a continuació la característica i(v) per polarització directa en escala semilogarítmica.



A continuació presentem el valor de la tensió i del corrent de cadascun dels punts de la característica i(v), tal i com els podem obtenir del programa. Sempre que volguem la relació de punts d'una gràfica hem d'anar al menú principal, triar **Graph**, i a continuació **Copy Graph Data**. Després obrim un full de càlcul i enganxem el contingut de la gràfica en un parell de columnes.

V(V)	I(A)	V(V)	I(A)	V(V)	I(A)	V(V)	I(A)
0.100	1.58E-15	0.275	2.57E-13	0.450	1.74E-10	0.625	1.38E-07
0.118	2.45E-15	0.293	4.77E-13	0.468	3.40E-10	0.642	2.61E-07
0.135	3.81E-15	0.310	8.95E-13	0.485	6.65E-10	0.660	4.86E-07
0.153	6.00E-15	0.328	1.70E-12	0.503	1.30E-09	0.677	8.77E-07
0.170	9.60E-15	0.345	3.25E-12	0.520	2.55E-09	0.695	1.52E-06
0.188	1.57E-14	0.363	6.26E-12	0.538	4.98E-09	0.712	2.53E-06
0.205	2.62E-14	0.380	1.21E-11	0.555	9.73E-09	0.730	4.00E-06
0.223	4.49E-14	0.398	2.35E-11	0.572	1.90E-08	0.747	6.04E-06
0.240	7.87E-14	0.415	4.57E-11	0.590	3.70E-08	0.765	8.73E-06
0.258	1.41E-13	0.433	8.92E-11	0.607	7.16E-08	0.782	1.21E-05

El corrent pel punt 0.8V val 1.62E-05A

En aquesta gràfica distingim tres intervals. El comprès entre 0.2 i 0.7 ve descrit per la llei de Shockley. Tant per sota com per sobre d'aquest interval el pendent de la corba és menor.

1.3 Qüestions pràctiques relatives a la junció NP simulada

Es proposa a continuació que l'estudiant resolgui de la manera que cregui més convenient les qüestions següents fent ús del simulador. Es demana també que raoni els resultats que obtingui tenint present el que prediu la teoria, i indiqui l'origen de les diferències si s'escau.

TREBALL PRÀCTIC: a) Resoldre les qüestions pràctiques de l'apartat 1.3 b) Presentar una memòria amb els resultats i la seva obtenció.

Q1. A partir de la característica I(V) calcula la resistència dinàmica del model a trams lineals de la junció simulada a l'apartat 1.2 d'aquest guió per un corrent de 500nA. Compara el valor obtingut amb el que pots obtenir analíticament suposant el díode ideal (el programa utilitza com a tensió tèrmica V_T =0.025851483V)

Q2. Representa el potencial electrostàtic en equilibri de la junció simulada a l'apartat 1.2 per diversos valors de la N_A entre $5x10^{15}$ cm⁻³ i $5x10^{16}$ cm⁻³ i anota el valor del potencial de contacte. Compara'l amb el valor que pots obtenir analíticament suposant el díode ideal, anota la diferència.

Q3. Calcula el valor del quocient entre la densitat de corrent d'electrons i la de forats al límit de la zona de càrrega d'espai amb la zona neutre P, de la junció simulada a l'apartat 1.2, quan se li aplica una tensió de polarització directa de 661mV. Compara'l amb el valor que pots obtenir analíticament suposant el díode ideal i el dopat de la zona N uniforme, i suposant zona curta o llarga, segons s'escaigui.

L'objectiu de les seguents preguntes és estudiar nous aspectes de la junció PN mitjançant la seva simulació. Per fer-ho cal esbrinar com evolucionen les magnituds que descriuen l'estructura. Això pot requerir un nivell avançat de simulació, on s'hagi de variar els paràmetres corresponents al nombre de passos, o al d'elements, o crear un arxiu batch, per exemple. Quan és aquest el cas, cal triar, en el menú principal, **Compute**, i a continuació l'opció **Batch**. S'incorpora a continuació l'arxiu (*.TXT) que conté les columnes amb les dades. Aquest arxiu es crea amb un programa com Excel, salvant-lo en format text delimitat per tabulacions. A continuació s'ha de resoldre 3 aspectes de la junció pn.

Q4 Estudiar com varien els excessos de portadors amb la tensió per a la junció simulada a l'apartat 1.2 d'aquest guió. Crear un arxiu en el mode **Batch** i posar els valors de tensió de base corresponents a una polarització directa, i a les columnes del costat els excessos al límit de la zona de càrrega d'espai amb la zona neutra P. Podeu utilitzar l'arxiu TENSIONS.TXT i situar-se a la pàgina amb el llistat dels paràmetres. En incorporar aquest fitxer apareix a sota del mot **BATCH**, que apareix en vermell, 20 valors de la tensió de base diferents, entre 0.7V i 0.8V. La columna del costat, encapçalada per N_(1.501) (el símbol que identifica l'excés d'electrons i entre parèntesi, en μ m, el límit de la zona de càrrega amb la zona neutra P) està buida. Anar al menú principal, triar **Compute**, i a continuació **Run**. A sota de N_(1.501) van apareixent els resultats obtinguts en simular. Per agafar els resultats triar en el menú principal **Graph** i a continuació **Copy Batch Data**. Les dades queden en el clipboard i es copien en un full de càlcul. Representar l'excés de portadors i estudiar-ne la dependència amb la tensió de polarització.

Q5 Com varia el corrent invers de saturació amb la temperatura. En el mode **Batch** s'incorpora un arxiu que s'ha creat prviament on a la primera columna hi ha diversos valors de temperatura, entre 200K i 400K. Escollim la gràfica de la densitat de corrent total com a resultat de la simulació. Es realitza la simulació i els resultats es copien sobre un full de càlcul, es treu el logaritme neperià i es representa. S'estudia la gràfica resultant i s'esbrina quina dependència té amb la temperatura.

Q6 Efectes d'alt dopat i d'alta injeció.

Un efecte d'alt dopat: la disminució de l'ample de banda. Utilitza com a referència l'arxiu NP.PRM, es canvia el valor de pic de la primera difusió de 10^{17} a 10^{18} , es representa l'ample de banda prohibida en funció de la distància, i se simula de nou l'estructura en equilibri termodinàmic. Observar les diverses gràfiques, en particular l'anomenada **Energy Gap (electrical)** i explicar els canvis si s'escau (Band Gap Narrowing).

Un efecte d'alta injecció: també s'utilitza com a referència l'arxiu NP.PRM, es canvia el valor del dopat del substrat, de 10^{16} a 10^{15} o inferior. Es representa la distribució de portadors i es calcula a partir de quin valor hi ha alta injecció.